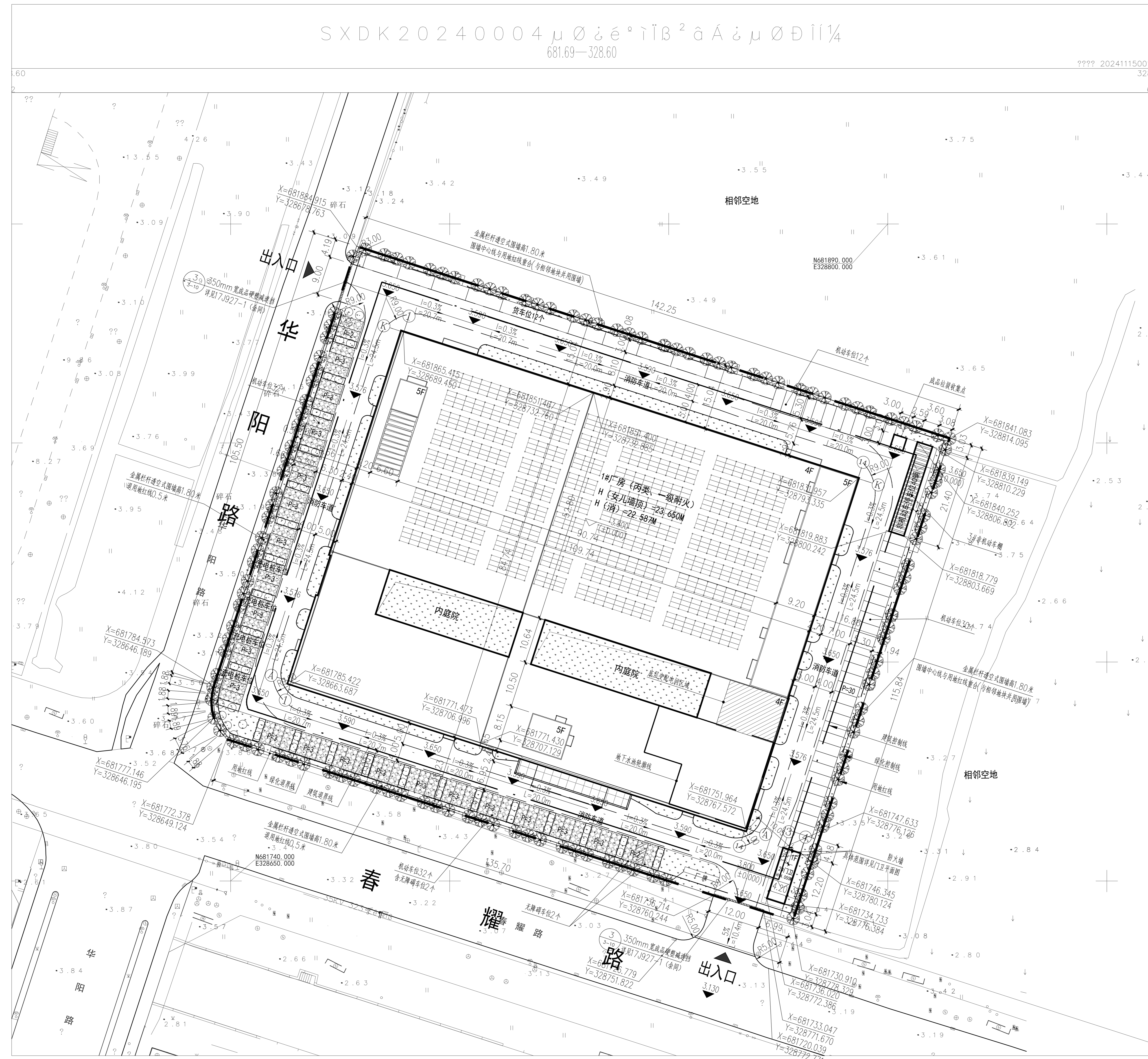
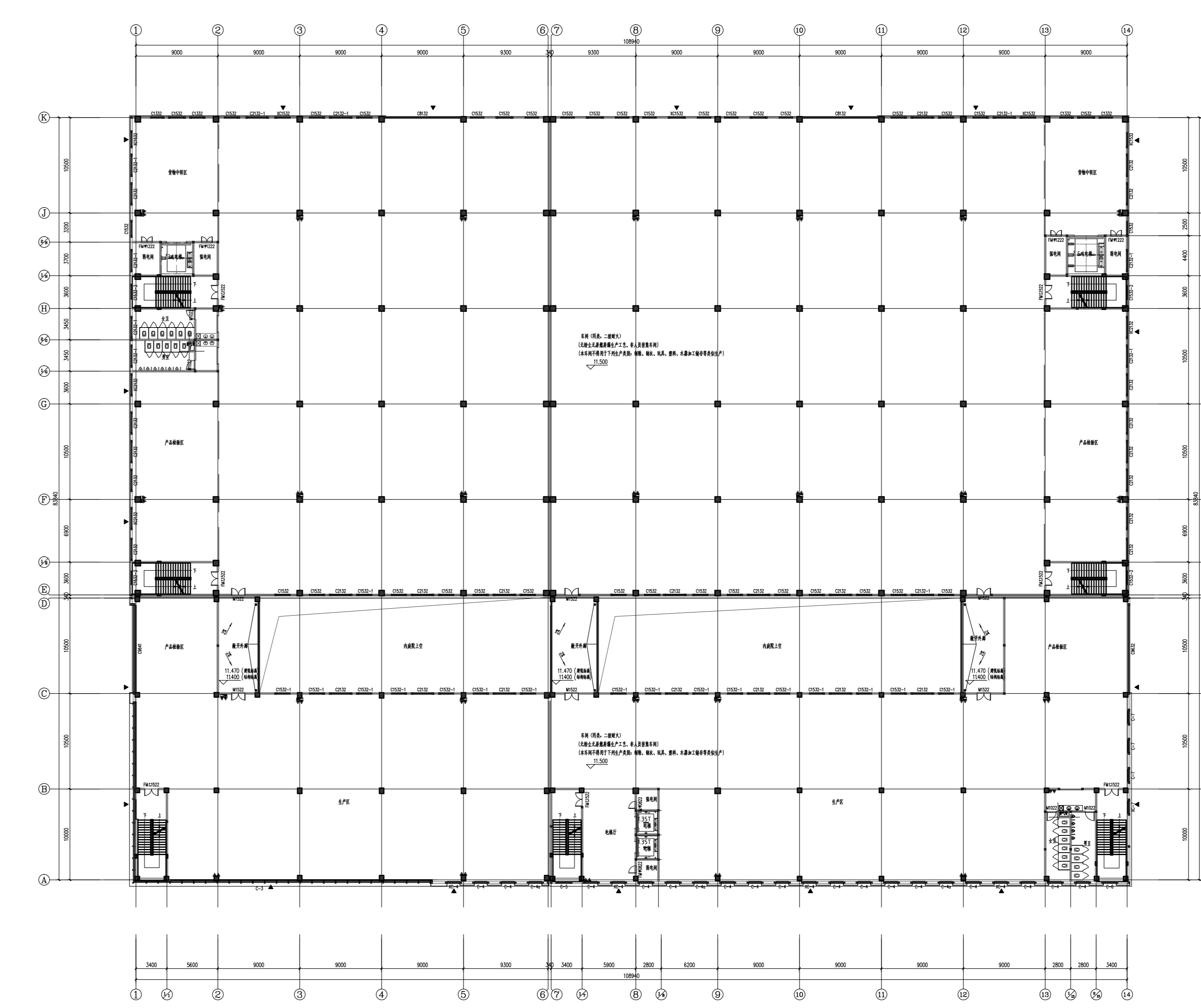
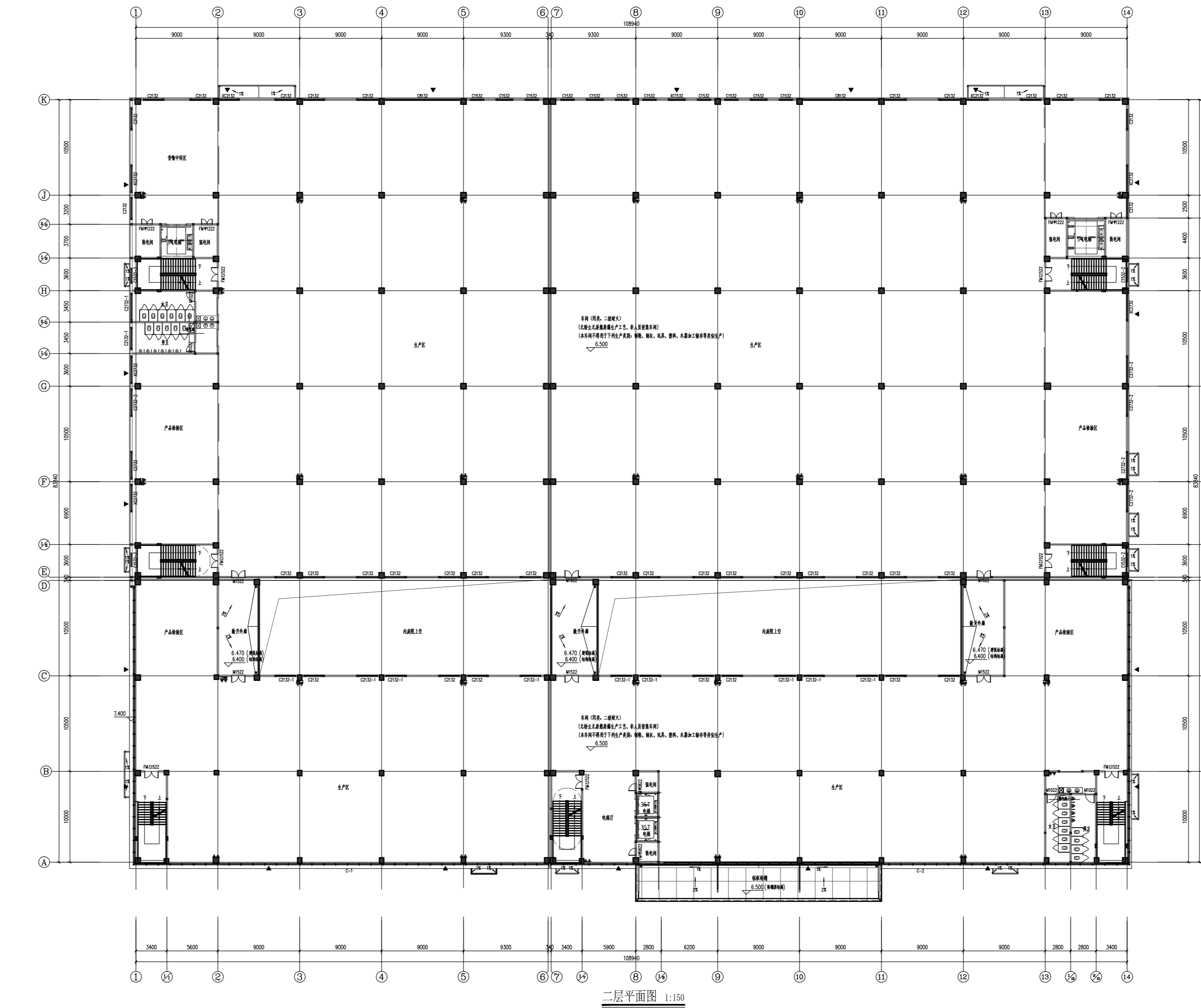
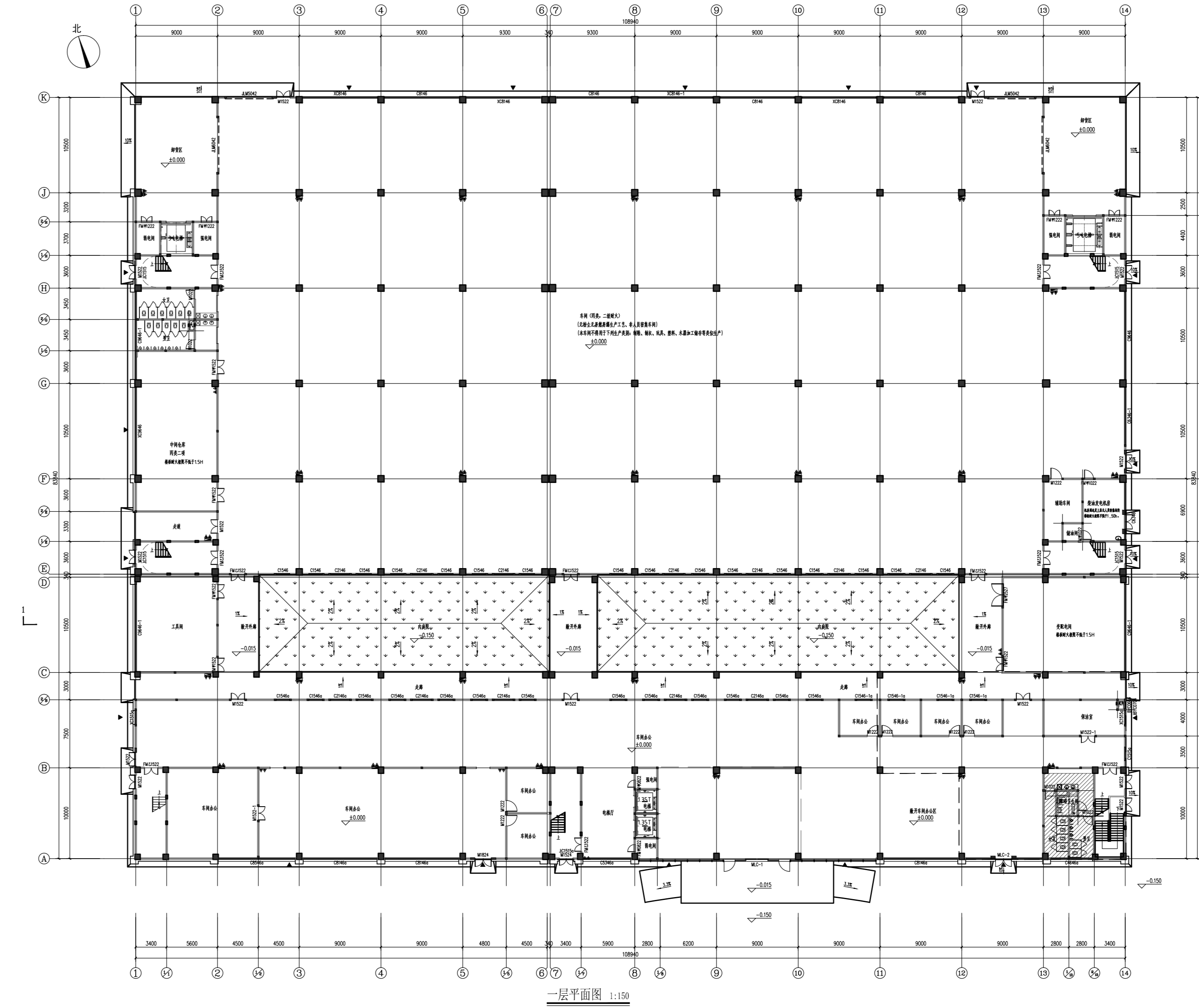


建设工程规划批后公告

总平面图



1#厂房



项目名称:
争丰半导体科技(苏州)有限公司
新建研发和生产半导体生产设备项目
(SXDK20240004地块)

建设地点:
漕湖街道华阳路东、春耀路北

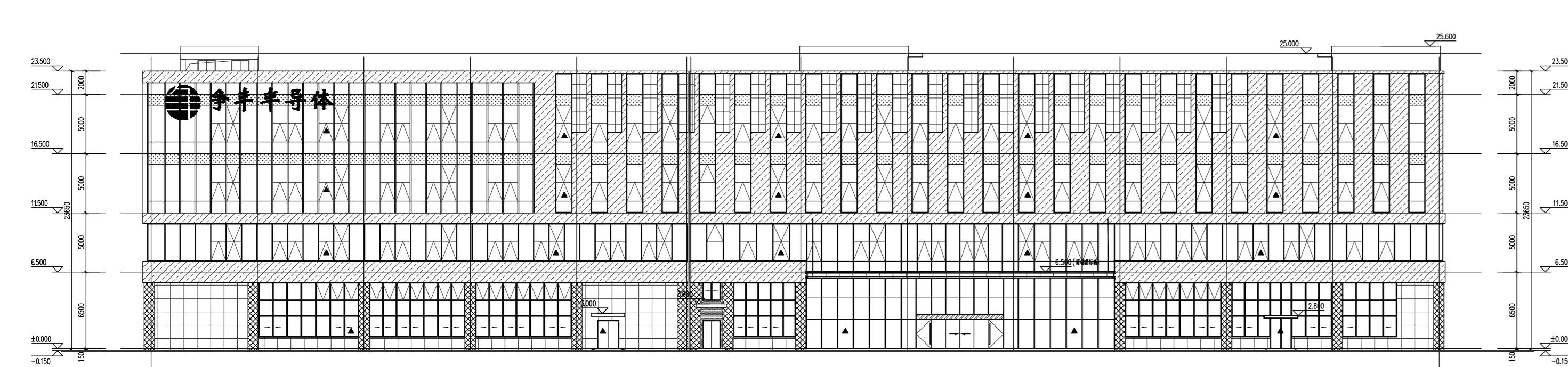
建设单位:
争丰半导体科技(苏州)有限公司

本期申报项目概况:
1#厂房、2#门卫、3#非机动车棚

建设指标:
总建筑面积: 35113.24 m²
计容建筑面积: 38438.72 m²
不计容面积: 532.48 m²
最大建筑层数: 4层
最大规划高度: 23.650m

建设工程规划许可证号码:
建字第 3205002025GG0093564 号

网上公告网址:
<http://www.sipac.gov.cn/sxhzq/index.shtml>



公告开始时间: 2025年06月05日